PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-217245

(43)Date of publication of application: 24.09.1987

(51)Int.CI.

G03F 1/00 H01L 21/30

(21)Application number: 61-061285

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

19.03.1986

(72)Inventor: ARII KATSUYUKI

(54) LOW REFLECTIVE PHOTOMASK

(57)Abstract:

PURPOSE: To use a material having no toxicity to obtain a low reflective mask which is easily patterned and obviates the generation of partial thermal strain in EB exposure by forming a diamond-like carbon layer to the thickness at which the light of the wavelength reflected from the surface thereof and the light of the wavelength reflected from the boundary face between the layer and absorbent layer have anti-phases from each other. CONSTITUTION: The diamond-like carbon layer is coated on a light absorbent pattern to decrease the surface reflection and a graphitic carbon is used as the light absorbent to solve the problem of the toxicity of the material. For example, the pattern of the graphite layer 2 is formed on a glass substrate 1 and the diamond-like carbon film 3 is deposited thereon. The graphite layer is formed to 1,000Å thickness and the diamond-like carbon film is deposited to 500Å thickness. After these two layers of the films are formed, a photoresist is coated thereon and a mask

pattern is formed by EB exposure. The patterning of these layers is easily executed by dry etching.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-217245

fint Cl.

識別記号 GCA 庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)9月24日

G 03 F 1/00 H 01 L 21/30 V-7204-2H Z-7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称

低反射フオトマスク

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 顋 人 富士通株式会社

郊代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明 福 智

1. 発明の名称

低反射フォトマスク

2. 特許請求の範囲

(1) フェトリソグラフィに使用される被扱の光に 透明な基板上に、的記被扱の光の吸収体を所望の パターンに形成してなるフェトマスクであって、 削記吸収体パターンの表面がダイヤモンドライク カーボン層で被膜されており、旋ダイヤモンドラ イクカーボン層は、その表面から反射する前記被 長の光と、接層と前記吸収体層の界面から反射する 前記被長の光とが、互いに逆位相となる厚さに 形成されていることを特徴とする低反射フェトマ スク。

(2) 前記吸収体がグラファイト状カーボン層であることを特徴とする特許請求の範囲事 I 項記数の低反射フォトマスク。

3. 発明の詳細な説明

(佐野)

川崎市中原区上小田中1015番地

透明基板上にグラファイトのパターンが形成され、 該グラファイトパターンの表面がダイヤモンドライクカーボン圏によってコーティングされた 低反射フェトマスク。このダイヤモンドライクカーボン暦は、その表面からの反射光とグラファイト 所からの反射光が逆位相となる厚さに設定されており、反射光を波取すると共に放無を改善し、化学的、 旋械的效度を増す。

(産業上の利用分野)

本発明は半導体装置等の整造に使用されるフォ トマスクに関わり、特に光吸収体パターンからの 反射を無くすように構成された低反射フォトマス クに関わる。

フォトマスクはガラス等の透明変板にクロムの ような不透明材料を被称し、これを所望のパター ンに登形することによって製作される。クロム教 は 500人もあれば過常光の透過率はほど 0 である

特開昭62-217245 (2)

が、反射率は 60 %位あり、AIのように表面反射の強い限のパターニングでは、扱り返し反射を 生じてパターンが不明確になることが起こる。

酸化クロム(Cr.O.)は、300~400 nmの光の 透過率が低く、長波長の光に対して透明という特 微があり、フェトマスク用の吸収体として使用さ れることがある。しかし、水壌ランプの1. h.g 輝線スペクトル付近の波長に対して若干の透過率 を育し、フェトマスクを構成するには2000~3000 人の厚さが必要である。また、反射率も20~30% あって、光吸収体として十分な特性を持つとは言い致い。

更に、酸化クロム膜の光透過性を利用して反射 平を低下させることも行われている。これは、クロムパターンの表面に酸化クロムを 300~400 人の厚さにコーティングし、酸化クロム要面からの反射光と酸化クロム/クロム層界面からの反射光とが互いに逆位相となるようにしたもので、両者の干渉により反射光を被殺するものである。

このようなマスクに使用されるクロムは有路で

れるカーボン皮膜であって、結晶構造上は明確な ダイヤモンド格子ではないが、熱伝薬率や剛性率 等の物理的性質がダイヤモンドに近く、耐凝晶性 に優れ、硬度も大で半透明という材料である。

(発明が解決しようとする問題点)

従来技術のようにクロムを使用すると、その寄 性のため、処理装置として大掛かりなものが必要 となる。

その他にも、ドライエッチングによってパターンを形成する場合、改業の抵加が必要であり、そのためフォトレジストとクロムのエッチング速度 差を十分にとれないという問題がある。

更に、数額パターンのフォトマスクを作成する ためBB郡光を行うと、通常の材料では熱放散が 十分でなく、局部的な温度上昇のためフォトレジ ストの変質が生じてパターンが歪むことが起こる。

本発明の目的は存住のない材料を使用し、パターニングが容易で、BB露光に於ける部分的然盈の生じない低反射フォトマスクを提供することで

あり、作業者の健康管理や産業廃棄物の処理等に 問題がおい、

(従来の技術)

フォトマスク用材料としては従来、クロム、数化クロムのほか酸化鉄のような材料も使用されており、これ等の単層或いは強度が光吸収体として被着整形され、マスクを形成する。より初歩的な構造のものではゼラチンにハロゲン化級を熔解し、感光によって遠元した娘を光吸収体とするものもあるが、数類パターンを取り扱うフォトリングラフィには適していない。

低反射マスクも上記の如き数化クロム/クロム の組み合わせのものが大半を占める。

これ等マスク関係の技術の他に、本発明に関わる公知技術として、ダイヤモンドライクカーポン 或いはアモルファスダイヤモンドと呼ばれる皮膜 の形成技術が挙げられる。

これはマグネトロンスパックリング、プラズマ C V D、イオンプレーティング等によって形成さ

ある.

(問題点を解決するための手段)

上記目的は特許請求の範囲の項に記された本発 剪のフェトマスクによって達成されるものである が、後出の実施例に従って本発明を契約すると、 光吸収体パターンの上にダイヤモンドライクカー ポン設をコーティングすることによって表面反射 を減収し、更に光吸収体としてグラファイト状カ ーポンを使用することによって材料の影性の問題 と加工性の問題を解決するものである。

〔惟、用〕

ダイヤモンドライクカーボン関の厚さを調査することによって表面の反射を始ずることは、公知の係及射マスクと同じ原理に基づくものであるが、ダイヤモンドライクカーボンの熱伝導率が大きいため、BB群先に於いて熱放散は十分行われ、局部的な温度上昇が抑えられるのでフェトレジストの熱変化が経こらず、パターンが部分的に変形す

特開昭62-217245(3)

ることかない。

また、この皮膜は耐薬品性に優れているのでは ・ り返しの洗浄に耐え、マスクの使用回数が増し、 ・ 硬度も大であることからパターンの保護にも役立 つ。

更に、光吸収体として使用されるグラファイト 状カーボンは尋性が無く、ドライエッチングによ る加工が容易である。

(实施例).

図は本発明のマスクの1実施例を示す例式断面 図である。

ガラス 芸板 1 の上にグラファイト 2 2 のパターンが形成され、その上にダイヤモンドライクカーボン 設3 が被着している。外面的な構造は従来の低反射マスクに類似しており、その構成材料が異なるものである。

グラファイト層は、3 torrのAr 雰囲気中で返 波マグネトロンスパッタリングによって1000人の 厚さに被着される。その上のダイヤモンドライク

スクは良好な放然性、耐取品性、高硬度という特徴を有するものであり、更にクロムを使用することなく形成されるという特徴も構えるものである。 ゲイヤモンドライクカーボン酸を低反射用化コ ーティング皮膜として使用することにより、表面 反射率を20%以下に抑えることが出来る。

4. 図面の簡単な説明

図は本発明のマスクの l 実施例を示す模式新聞 図である。

図において、

1はガラス芸板、

2 はグラファイト、

3 はダイヤモンドライクカーボンである。

代理人 弁理士 并指真一

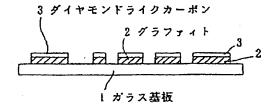
カーボン放は、10⁻¹~10⁻¹torrの Ar+H。 算関 気で交流マグネトロンスパッタリングによって 500人の厚さに被寄される。

これ等2層の皮膜を形成した後、フェトレジストを塗布し、BB舘光によってマスクパターンが形成される。これ等の層のパターニングは O・プラズマR!Bのようなドライエッチングによって容易に実施し得るが、クロムを含まないので処理 装置が大掛かりなものになることはない。

本発明のフェトマスクでは、無反射用コーティング以股としてダイヤモンドライクカーボン段を 利用しているが、その結果生ずる良好な放然性、 耐変品性、英硬度という特徴に着目するかぎり、 光吸収体の材料は何であっても同様の特徴を持つ ことになる。従って上記実施例は、之に加えて有 審材料不使用という特徴も据えるものであって、 最も有用な実施例の一つと見るべきものである。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明の低反射フォトマ



本発明の1実施例を示す模式断面図